

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號
承辦人：蔡杰廷
電話：02-7736-5577
電子信箱：tsai368@mail.moe.gov.tw

受文者：德明財經科技大學

發文日期：中華民國112年1月18日
發文字號：臺教文(一)字第1120005720號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：附件-簡章及申請書 (A09000000E_1120005720_senddoc1_Attach1.pdf)

主旨：函轉公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所提供
「2023年度出席國際學術會議經費資助」訊息事，請協助
周知，請查照。

說明：

- 一、依據公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所112年1月10日第4號函辦理。
- 二、旨揭經費資助計畫，係資助持碩士以上學位之臺灣籍日本研究者，參加國際學術會議、國際論壇等所需之旅費。申請人研究內容限於社會或人文科學領域以日本為研究對象或發表重要研究案例。
- 三、該計畫即日起受理申請，第1回申請截止日為112年2月10日(星期五)，第2回申請截止日為112年7月28日(星期五)，檢附「年度出席國際學術會議經費資助」簡章及申請書各1份(如附件)。相關訊息請參照旨揭事務所網頁(<https://www.koryu.or.jp/tw/business/study/presentation/application/>)。
- 四、計畫承辦人聯絡方式：日本台灣交流協會台北事務所新聞



文化部謝小姐，電話：02-2713-8000分機2414。

正本：各公私立大專校院(含大學系統)、國家教育研究院

副本：公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所



裝

訂

線

